

2026年
12月3日号
広告申込締切日 広告原稿締切日
11/16(月) 11/18(水)

電子デバイス産業新聞

「SEMICON Japan 2026」特集

広告掲載のご案内

弊社は、半導体・エレクトロニクス業界の専門紙「電子デバイス産業新聞」を発行しています。

2026年12月3日号は、半導体業界最大の展示会「SEMICON Japan 2026」<2026年12月9日～11日、東京ビッグサイト>の関連特集を組み、展示会場で配布します。是非広告出稿のご検討をお願いします。

■ 特集の記事予定

「SEMICON Japan 2026」の見どころ、日本製製造装置の販売高予測、半導体・エレベーション 2027年の市場展望、半導体商社業界の現状と展望、自動車市場の最新動向、光電融合、シリコンウエハー市場、半導体プロセス材料、米国半導体、半導体投資が増えるシンガポール、GaNパワーデバイス関連など、記事多数

■ 広告掲載に適した企業

- ①「SEMICON Japan 2026」の出展社
- ② 製造(検査)装置・部材、パッケージング・実装、半導体関連素材、ウエハー、ガス、純水などのメーカー・商社・事業者
- ③ 電子デバイスのメーカー・商社、半導体関連受託事業者

「SEMICON Japan 2026特集号」(12月3日号) 広告掲載のメリット

広告掲載のメリット①: 「SEMICON Japan 2026」の会場で3,000部を無料配布します。(同時開催展を含む)

広告掲載のメリット②: 12月3日号の電子版を無料で公開します。「電子デバイス産業新聞 WEB版」のトップページに特設バナーをご用意しますので、そちらをクリックして12月3日号の電子版を閲覧してください)
※無料公開期間: 2026年12月3日～12月16日 <登録不要でどなたでも閲覧できます>

- 媒体名 電子デバイス産業新聞
- 発行日 2026年12月3日号

- 広告申込締切日 2026年11月16日(月)
- 広告原稿締切日 2026年11月18日(水)

■ 広告掲載料金表

※主要サイズ ※税抜き表示 ※2024年4月4日号から広告掲載料金を改定しました。

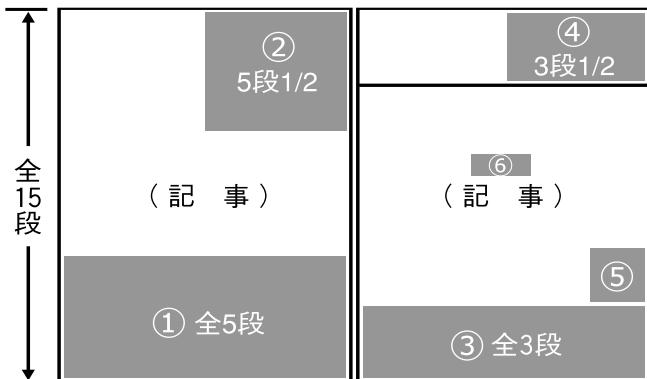
サイズ (mm)	1面	中面	終面
① 全5段	天地166×左右379	50万円	40万円
② 5段1/2	天地166×左右188	25万円	20万円
③ 全3段	天地 99×左右379	30万円	24万円
④ 3段1/2	天地 99×左右188	15万円	12万円
⑤ 突き出し	天地 64×左右 58	6万2,000円	5万円
⑥ 記事中	天地 30×左右 67	5万円	4万円

※広告はモノクロです。カラーでの掲載は、21万円の追加料金を頂戴します。(突き出し、記事中は、15万円の追加料金を頂戴します)

※金額はすべて税抜き表示です。税抜き料金に消費税(10%)を加えた額をご請求させていただきます。

■ 広告サイズ ※主要サイズ

・紙面は、全15段で作られています。



■ 広告制作要項

Illustratorで作成したEPSデータをお願いします。

- ・Illustratorで保存したEPSデータをお願いします。
 - ・グレースケールで制作してください。※RGB不可
 - ・テキストはアウトライン化し、孤立点は消してください。
 - ・配置する画像データの解像度は350dpiが適しています。
 - ・ファイル名は半角英数字のみ使用してください。
- [カラー広告の注意点]
- ・CMYKモードで制作してください。※特色不可
 - ・各色(CMYK)の合計は260%以下でお願いします。
 - ・オーバープリントは設定しないでください。

広告データの入稿方法

広告データは、ファイル転送サービス or 郵送にてお願いします。
広告内容を確認するため、PDF or プリントアウトもお付けください。
掲載日の8営業日前までに弊社必着でお願いします。

251204

●お申込み・お問い合わせは

●取扱い代理店

産業タイムズ社 広告部

TEL: 03-5835-5893 FAX: 03-5835-5493

E-mail: ad@sangyo-times.co.jp

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル3階